

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-259626

(43)Date of publication of application: 08.10.1996

(51)Int.CI.

CO8F 20/26 CO8K 5/00 CO8L 33/14 GO3F 7/004 GO3F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number: 07-203150

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

09.08.1995

(72)Inventor: MAEDA KATSUMI

NAKANO KAICHIRO OFUJI TAKESHI

HASEGAWA ETSUO

- (30)Priority

Priority number: 07 11043

Priority date: 26.01.1995

Priority country: JP

(54) VINYL MONOMER, POLYMER, PHOTORESIST COMPOSITION AND FORMATION OF PATTERN USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a vinyl monomer of a specific formula, having high transparency to the light in a far ultraviolet light region, showing high sensitivity and resolving power to exposure to light of far infrared light, having excellent dry etching resistance, optimal for a photoresist.

CONSTITUTION: This monomer is shown by formula I (R1 is H or methyl; R2 is a 7-13C bifunctional bridged cyclic hydrocarbon; R3 is a group to be decomposed by an acid or H; X is an alkylene or a bonding group composed of O-C; Y is an alkylene or a bonding group composed of C-C). The monomer is homopolymerized or copolymerized with another polymerizable compound to give the objective polymer of formula II (R4, R6 are R9 are each H or methyl; R5 and R7 are each a 7-13C bifunctional bridged cyclic hydrocarbon; R8 is a group to be decomposed by an acid; R10 is H or a 1-10C hydrocarbon; k+m+n is 1 and (k) and (m) are 0-1; (n) is 0-0.9; A and D are as shown for X; B and E are as shown for Y; 1,000-500,000 weight-average molecular weight).

II .

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.08.1995

[Date of sending the examiner's decision of

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-259626

(43)公開日 平成8年(1996)10月8日

(51) Int.Cl. ⁶	徽別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
COSF 20/2	MMK		C08F	20/26		MMK	
CO8K 5/0	LHV		C08K	5/00		LHV	
CO8L 33/1	LHV		C08L	33/14		LHV	
G03F 7/0	4 503		G03F	7/004		503	
. 7/0	9 501			7/039		501	
		審查請求	有 請	求項の数 5	OL	(全 15 頁)	最終買に続く
(21)出願番号	特顯平7-203150		(71) 出題	人 000004	237		
				日本電	気株式	会社	
(22)出顧日	平成7年(1995)8	月9日		東京都	港区芝	五丁目7番1	号
			(72)発明	者 前田	勝美		
(31)優先権主張番	今願平7-11043			東京都	港区芝	五丁目7番1	号 日本電気株
(32)優先日	平7 (1995) 1月26	日		式会社	内		
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明	者中野	真一郎		
				東京都	港区芝	五丁目7番1	月 日本電気株
				式会社	内		
		1	(72)発明	者 大藤	武		
				東京都	港区芝	五丁目7番1	号 日本電気株
				式会社	内		
			(74)代理	人 弁理士	京本	直樹(外	2名)
		}					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ビニルモノマー、重合体、フォトレジスト組成物、及びそれを用いたパターン形成方法

(57)【要約】

【目的】 波長220m以下の遠紫外光、特にArFエキシマレーザに対して高い透明性を有し、かつ耐ドライエッチング耐性に優れ、更に高感度、高解像度を有するフォトレジスト組成物を提供する。

【構成】 一般式(1)で示されるビニルモノマーを含む高分子前駆体を重合して得られる重合体と露光により酸を発生する光酸発生剤を含有することを特徴とするフォトレジスト組成物(但し、R1は水素原子或いはメチル基、R2は炭素数7~13の2価の有橋環式炭化水素基、R3は酸により分解する基、又は水素原子、Xはアルキレン基、又は酸素一炭素結合からなる連結基、Yはアルキレン基、又は炭素一炭素結合からなる連結基を表す)。

【化1】

(1)

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式(1) で示されることを特徴とする ビニルモノマー。

【化1】

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
CH_{2} = C \\
C = 0 \\
C = 0 \\
V - R^{2} - Y - COOR^{3}
\end{array}$$

(上式において、R1 は水素原子或いはメチル基、R2 は炭素数7~13の2価の有橋環式炭化水素基、R3は酸により分解する基、或いは水素原子、Xはアルキレン基、又は酸素-炭素結合からなる連結基、Yはアルキレン基、又は炭素-炭素結合からなる連結基)

【請求項2】請求項1記載の一般式(1)で示されるビニルモノマー同士を重合、もしくは一般式(1)で示されるビニルモノマーと他の重合性化合物とを共重合させて成ることを特徴とする重合体。

10 【請求項3】一般式(2)で示されることを特徴とする 重合体。

(2)

- (上式において、R4、R6、R9は水素原子或いはメチル基、R5、R7は炭素数7~13の2価の有橋環式炭化水素基、R8は酸により分解する基、R10は水素原子、又は炭素数1~10の炭化水素基、k+m+n=1.0、kは0~1.0、mは0~1.0、nは0~0.9、A、Dはアルキレン基、又は酸素一炭素結合からなる連結基、B、Eはアルキレン基、又は炭素一炭素結合からなる連結基を表す。また、重合体の重量平均分子量は1000~500000である。)

【請求項4】少なくとも請求項2ないし3記載の重合体を70~98.8重量部、露光により酸を発生する光酸発生剤を0.2~30重量部含有することを特徴とするフォトレジスト組成物。

【請求項5】請求項4記載のフォトレジスト組成物を被加工基板上に塗布し、プリベーク後、220m以下の遠紫外線により選択的に露光し、次いでベークを行った後に現像して、レジストパターンを形成することを特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術の分野】本発明は、半導体製造プロセスにおけるフォトリソグラフィー工程に関し、特に波長が220m以下の遠紫外線を露光光とするリソグラフィーに好適なフォトレジスト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体デバイスに代表される各種電子デバイスの製造の分野では、デバイスの高密度、高集積化への要求がますます高まっており、これらの要求を満たすにはパターンの微細化が必須となってきている。この

ような状況からフォトリソグラフィー技術に対する要求 がますます厳しくなっている。

【0003】パターンの微細化を図る手段の一つとしては、レジストパターン形成の際に使用する露光光を短波長化する方法があり、256Mビット(加工寸法が0.25μm以下)DRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー)の量産プロセスには、露光光源としてi線(波長=365nm)に変わりより短波長のKrFエキシマレーザ(波長=248nm)の利用が現在積極的に検討されている。しかし、更に微細な加工技術(加工寸法が0.2μm以下)を必要とする集積度1G以上のDRAMの製造には、より短波長の光源が必要とされ、特にArFエキシマレーザ(波長=193nm)を用いたフォトリングラフィーが最近検討されてきている。

【0004】更に、微細加工に用いられるレジスト材料 には、加工寸法の微細化に対応する高解像性に加え、高 感度化の要求も高まってきている。これは、光源に高価 なエキシマレーザを使用するためコストパフォーマンス の向上を実現する必要があるためである。レジストの高 感度化の方法として、感光剤に光酸発生剤を利用した化 学増幅型レジストが良く知られており、たとえば代表的 な例としては、特開平2-27660号公報には、トリ フェニルスルホニウム・ヘキサフルオロアーセナートと ポリ(p-tert-ブトキシカルボニルオキシーα-メチルスチレン) の組み合わせからなるレジストが記載 されている。化学増幅型レジストは現在KrFエキシマ レーザ用レジストとして詳細に検討されている「例え ば、ヒロシイトー、C. グラントウイルソン(C. Gr antwilson)、アメリカン・ケミカル・ソサイ アテイ・シンポジウム・シリーズ (American

Chemical Society Symposium Series) 242巻、11頁~23頁(1984年)]。化学増幅型レジストの特徴は、感光剤(一般に光酸発生剤と呼ばれる)が露光されることにより発生するプロトン酸を、露光後の加熱処理によりレジスト固相内を移動させ、当該酸によりレジスト樹脂などの化学変化を触媒反応的に数百倍~数千倍にも増幅させることである。このようにして光反応効率(一光子あたりの反応)が1未満の従来のレジストに比べて飛躍的な高感度化を達成している。現在では開発されるレジストの大半が化学増幅型であり、露光光源の短波長化に対応した高感度材料の開発には、化学増幅機構の採用が必須となっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、ArFエキシマレーザに代表される220m以下の短波長光を用いたリソグラフィーの場合、微細パターンを形成するためのフォトレジストには従来の材料では満足できない新たな特性が要求される。

【0006】即ち、感光剤(光酸発生剤)に関しては、

- . (1) 220 nm以下の露光光に対する高透明性
 - (2) 露光光に対する高光反応性(光酸発生能) が要求されている。

【0007】これらの要件を満足する新規な光酸発生剤を発明者らは既に開発した(特開平7-25846号公報、特開平7-28237号公報、特願平6-162244号)。

【0008】更に樹脂成分に関しては、

- (1) 220 nm以下の露光光に対する高透明性
- (2) エッチング耐性

が必要とされている。

【0009】g線(436nm)、i線(365nm)、K r Fエキシマレーザ (2 4 8 nm) を用いる従来のリソグ ラフィーにおいては、フォトレジスト組成物の樹脂成分 はノボラック樹脂あるいはポリ(pービニルフェノー ル)など構造単位中に芳香環を有する樹脂が利用されて おり、この芳香環のドライエッチング耐性により樹脂の エッチング耐性を維持できた。しかし、220nm以下の 波長については芳香環による光吸収が極めて強く、この ためこれら従来樹脂をそのまま220m以下の短波長光 を用いたフォトリングラフィーには適用できない(即 ち、レジストも表面で大部分の露光光が吸収され、露光 光が基板まで達しないため微細なレジストパターン形成 が出来ない。 [笹子ら、" AェFエキシマレーザリソグ ラフィー (3) ーレジスト評価ー"、第35回応用物理 学会関係連合講演会講演予稿集、1p-K-4(198 9)])。従って、芳香環を含まず且つエッチング耐性 を有する樹脂材料が切望されている。

【0010】ArFエキシマレーザ光(193nm)に対し透明性を持ち、なおかつドライエッチング耐性を持つ

高分子化合物として、脂環族高分子であるアダマンチルメタクリレート単位を持つ共重合体 [高橋ら、ジャーナル・オブ・フォトポリマー・サイエンス・アンド・テク

ノロジー(Journal of Photopoly mer Science and Technology)、7巻(1号)、31頁~40頁(1994年)、および特開平5-265212号公報]、あるいは、イ

ソボルニルメタクリレート単位を持つ共重合体 [R. D. アレン (R. D. Allen) ら、ジャーナル・オ

10 ブ・フォトポリマー・サイエンス・アンド・テクノロジー (Journal of Photopolymer Science and Technology)、8巻 (4号)、623頁~636頁 (1995年)]が

提案されている。

【0011】しかし、前者の樹脂においては、ドライエ ッチング耐性を有するアダマンタン含有残基、又はイソ ボルニル含有残基単位中に露光前後での溶解度差を発現 しうる残基を持たない。更にこれら脂環アルキル基には アルカリ水溶液に対する溶解性及び基板密着性を有する 残基(例えば、カルボキシル基等)を有していない。こ のため、脂環アルキル基を有するモノマーの単独重合体 では、疎水性が強くシリコン基板との密着性が悪く、均 一な塗布膜を再現性良く形成することは困難であり、し かも露光前後での溶解度差を発現しうる残基を持たない ため、露光によりレジストパターンを形成することがで きない。そのため前者樹脂では例えば3-オキソシクロ ヘキシルメタクリレートやtーブチルメタクリレートな どの溶解度差を発揮しうるコモノマーやメタクリル酸の ような基板密着性を有するコモノマーとの共重合化体と 30 することにより初めてレジストの樹脂成分として利用で きる。しかも、コモノマー含有率は50モル%程度必要 であり、tertーブチルメタクリレートやメタクリル 酸のようなコモノマー単位のドライエッチング耐性が著 しく低いため、アダマンタン、又はイソボルナン骨格に よるドライエッチング耐性効果が著しく低下し、耐ドラ イエッチング性樹脂としての実用性に乏しい。このた め、220nm以下の光に対する光透明性が高く、エッチ ング耐性が高く、且つ露光前後の溶解度差を発揮しうる 官能基を有し、かつ露光後、アルカリ水溶液で現像で き、基板密着性の向上した新しいフォトレジスト材料が 切望されている。

【0012】本発明は上記事情に鑑みなされたもので220m以下の露光光、特に180m以上220m以下の露光光を用いたリソグラフィーに用いられるフォトレジスト組成物において透明性、ドライエッチング耐性を維持し、更に解像度、及び現像液に対する溶解性に優れたフォトレジスト組成物を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】発明者は鋭意研究の結 50 果、上記技術的課題は、以下に開示する一般式(1)で

示されるビニルモノマー、及びそれらの重合体により解 決できることを見出し本発明に至った。

【0014】即ち、本発明は一般式(1)で示されるビニルモノマー、及び一般式(1)で示されるビニルモノマーを重合させて得られる重合体、もしくは一般式

(1) で示されるビニルモノマーと他の重合性化合物と を共重合させて成る重合体を提供する。

R1 CH2=C C=0

(1)

【0016】(上式において、R1は水素原子或いはメチル基、R2は炭素数7~13の2価の有橋環式炭化水素基(具体的には、表1に示すようなトリシクロ[5.2.1.02.6] デカンジイル基、アダマンタンジイル基、ノルボルナンジイル基、メチルノルボルナンジイル基、イソボルナンジイル基、テトラシクロ[4.4.

6

* 0. 12.5. 17.10] ドデカンジイル基、メチルテトラ シクロ [4, 4, 0, 12.5, 17.10] ドデカンジイル 基等が挙げられが、これらだけに限定されるものではな い)、R3 は酸により分解する基(具体的には、ter tープチル基、テトラヒドロピランー2-イル基、テト ラヒドロフランー2ーイル基、4ーメトキシテトラヒド ロピランー4ーイル基、1-エトキシエチル基、1-ブ トキシエチル基、或いは1-プロポキシエチル基、3-オキソシクロヘキシル基等が挙げられるが、これらだけ 10 に限定されるものではない)、或いは水素原子、Xはア ルキレン基(具体的には、-CH2-、-CH2 CH2 - 等が挙げられるが、これらだけに限定されるものでは ない)、又は酸素-炭素結合からなる連結基、Yはアル キレン基(具体的には、-CH2-、-CH2CH2-等が挙げられるが、これらだけに限定されるものではな い)、又は炭素ー炭素結合からなる連結基)一般式

(1)で示されるビニルモノマーを重合させて得られる重合体、もしくは一般式(1)で示されるビニルモノマーと他の重合性化合物とを共重合させて成る重合体の具体的な例としては一般式(2)で示される樹脂が挙げられるが、これらだけに限定されるものではない。

[0017]

【化4】

(2)

【0018】 (上式において、R4、R6、R9 は水素 原子或いはメチル基、R5、R7は炭素数7~13の2 価の有橋環式炭化水素基(具体的には、表1に示すよう なトリシクロ $[5, 2, 1, 0^{2,6}]$ デカンジイル基、 アダマンタンジイル基、ノルボルナンジイル基、メチル ノルボルナンジイル基、イソボルナンジイル基、テトラ シクロ [4.4.0.12.5.17.10] ドデカンジイル 基、メチルテトラシクロ [4.4.0.1.2.5. 17.10] ドデカンジイル基等が挙げられが、これらだけ に限定されるものではない)、R8は酸により分解する 基(具体的には、tert-ブチル基、テトラヒドロピ ランー2ーイル基、テトラヒドロフランー2ーイル基、 4-メトキシテトラヒドロピラン-4-イル基、1-エ トキシエチル基、1-ブトキシエチル基、或いは1-プ ロポキシエチル基、3ーオキソシクロヘキシル基等が挙 げられるが、これらだけに限定されるものではない)、 R10は水素原子、又は炭素数1~10の炭化水素基(具 体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソ

プロピル基、nープチル基、イソブチル基、tert-

ブチル基、シクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル 基、トリシクロ [5.2.1.02.6] デカニル基、ノ ルボニル基、アダマンチル基、イソボルニル基(より好 ましくは、トリシクロ [5.2.1.02.6] デカニル 基、ノルボニル基、アダマンチル基、イソボルニル基等 の有橋環式炭化水素基)等が挙げられるが、これらだけ に限定されるものではない)、k+m+n=1. 0、k $t0 \sim 1.0$, $mt0 \sim 1.0$, $nt0 \sim 0.9$, A, 40 Dはアルキレン基 (具体的には、-CH2-、-CH2 CH2 -等が挙げられるが、これらだけに限定されるも のではない)、又は酸素-炭素結合からなる連結基、 B、Eはアルキレン基(具体的には、-CH2-、-C H2 CH2 - 等が挙げられるが、これらだけに限定され るものではない)、又は炭素-炭素結合からなる連結 基)を表す。また、重合体の重量平均分子量は1000 ~50000である。)

[0019]

【表 1】

,

R*, R*, R*	基の化学構造
トリシクロ【5. 2. 1. 0 ^{2. 4} 】デカンジイル基	-000
アダマンタンジイル基	
ノルポルナンジイル基	
メチルノルボルナンジイル基	—————————————————————————————————————
イソポルナンジイル基	CH ₃ CH ₃ CH ₃
テトラシクロ[4. 4. 0. 1 ^{2. 2} . 1 ^{7. 1} °]ドデカン ジイル基	
メチルテトラシクロ[4.4.0.1 ^{a.a} .1 ^{7.1a}] ドデカンジイル基	CH ₃

【0020】一般式(1)で示されるビニルモノマーのうち、 R^1 がメチル基、 R^2 がトリシクロ $[5.2.1.0^{2.6}]$ デカンー4, 8 - ジイル基、 R^3 が水素原子、X が一C H_2 一、Y が炭素 - 炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーは、例えば以下のようにして合成される。即ち、トリシクロ $[5.2.1.0^{2.6}]$ デカンー4, 8 - ジメタノールを乾燥テトラヒドロフラン溶媒中、等モルの塩基(例えば、ピリジン)存在下で等モルの塩化メタクリロイルを氷冷下で滴下し、室温で10時間反応させることにより、トリシクロ $[5.2.1.0^{2.6}]$ デカンー4, 8 - ジメタノールのモノアクリレートをまず合成する。次にこの化合物を、N, N - ジメチルホルムアミド溶媒中、ジクロム酸ピリジニウム(3.5 倍モル)と室温で10時間反応させることにより目的とするビニルモノマーを得る。

【0021】 一般式 (1) のビニルモノマーのうち、R 1 がメチル基、 R^2 がトリシクロ [5.2.1.

02.6] デカンー4,8-ジイル基、R3がテトラヒドロピラン-2-イル基、Xが-CH2-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーは、例えば以下のようにして合成される。即ち、上記記載の方法で得たビニルモノマー(一般式(1)のR1がメチル基、R2がトリシクロ[5.2.1.02.6] デカンー4,808-ジイル基、R3が水素原子、Xが-CH2-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基)を塩化メチレン溶媒中、触媒量のp-トルエンスルホン酸存在下で、3,4-ジヒドロ-2H-ピランと氷冷下反応させることにより目的とするビニルモノマーを得る。

【0022】一般式(1)で表されるビニルモノマーの 単独重合体、及び一般式(1)で表されるビニルモノマ ーと他の重合性化合物とを共重合させて成る重合体は、 ラジカル重合、イオン重合などの通常の重合方法によっ て得ることが可能である。例えば乾燥テトラヒドロフラ ン溶剤中、不活性ガス(アルゴン、窒素など)雰囲気 下、適当なラジカル開始剤(例えばアゾビスイソブチロニトリル、モノマー/開始剤の仕込みモル比=8~200)を加えて50~70℃で0.5~12時間加熱攪拌することにより実施される。また、本発明の重合体の重量平均分子量は1000~50000であり、より好ましくは5000~20000である。また共重合体はモノマーの仕込み割合及びその他の重合条件を選定することにより任意の共重合比を有する共重合体を得ることが出来る。

【0023】一般式(1)で表されるビニルモノマーの単独重合体、及び一般式(1)で表されるビニルモノマーと他の重合性化合物とを共重合させて成る重合体の薄膜(膜厚=1.0 μ m)のArFエキシマレーザ光(193m)の透過率は65~80%と高く、実用的であることを確認した。更に重合体の塗布膜はシリコン基板に対し密着性が良く、均一な塗布膜を再現性良く形成出来ることを確認した。更に本発明の重合体はドライエッチング耐性に優れていることを確認した。

【0024】本発明のフォトレジスト組成物の基本的な構成要素は、本発明に記載された重合体、光酸発生剤、 溶剤である。

【0025】本発明において使用される光酸発生剤として好ましいものは、300m以下、好ましくは220m以下の光で酸を発生する光酸発生剤であることが望ましく、なおかつ先に示した本発明における重合体等との混合物が有機溶媒に十分に溶解し、かつその溶液がスピンコートなどの製膜法で均一な塗布膜が形成可能なものであれば、いかなる光酸発生剤でもよい。また、単独、2種以上を混合して用いたり、適当な増感剤と組み合わせて用いてもよい。

【0026】使用可能な光酸発生剤の例としては、例え ば、ジャーナル・オブ・ジ・オーガニック・ケミストリ - (Journal of the Organic Chemistry) 43卷、15号、3055頁~3 058頁(1978年)に記載されているJ. V. クリ ベロ(J. V. Crivello) らのトリフェニルス ルホニウム塩誘導体、およびそれに代表される他のオニ ウム塩(例えば、スルホニウム塩、ヨードニウム塩、ホ スホニウム塩、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩などの 化合物)や、2、6-ジニトロベンジルエステル類 [O. ナラマス (O. Nalamasu) ら、SPIE プロシーディング、1262巻、32頁(1990 年)]、1、2、3-トリ (メタンスルホニルオキシ) ベンゼン [タクミウエノら、プロシーディング・オブ・ PME'89、講談社、413~424頁(1990 年)]、特開平7-25846号、特開平7-2823 7号、及び特願平6-162244号で開示された一般 式(3)で表されるスルホニウム塩、或いは特開平5-134416号公報で開示された一般式(4)で表され るスルホサクシンイミドが挙げられるが、これらだけに 10

限定されるものではない。

【0027】 【化5】

(3)

[0029]

[126]

(4)

【0030】(ただし、R14およびR15はそれぞれ独立して水素、直鎖状、分枝状または環状のアルキル基であり、R16は直鎖状、分枝状、環状のアルキル基、またはトリフルオロメチルなどのペルフルオロアルキルに代表されるハロアルキル基である。)

波長が220m以下の露光光を使用する場合、感光性樹 脂組成物の光透過性を高めるには上記の光酸発生剤の 内、特に一般式(3)あるいは一般式(4)で表される 光酸発生剤を使用することがより好ましい。これは、K rFエキシマレーザリソグラフィー用に多用されている 光酸発生剤 [例えばクリペロらの上記文献記載のトリフ ェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホナート (以後TPSと略す)]は220m以下の遠紫外線領域 で極めて強い光吸収性を有するため、本発明における光 酸発生剤として使用するにはその使用量が制限される。 ここで、例えばArFエキシマレーザ光の中心波長であ る193.4nmにおける透過率を比較すると、TPSを 全膜重量に対し1.5重量部含有するポリメチルメタク リレート塗布膜(膜厚1μm) の透過率は、約50%で あり、同様に5.5重量部含有する塗布膜の透過率は約 6%であった。これに対し、一般式(3)で示したスル ホニウム塩誘導体のうち、例えばシクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオ ロメタンスルホナートを含有するポリメチルメタクリレ 50 -ト塗布膜の透過率は、5重量部含有するもので71

%、さらに30重量部含有する塗布膜においても55% と高い透過率を示した。また一般式(4)で示す光酸発 生剤のうち、例えばN-ヒドロキシスクシイミドトリフ ルオロメタンスルホナートを5重量部含有する塗布膜で は約50%であった。このように一般式(3)、(4) で示した光酸発生剤はいずれも185.5~220nmの 遠紫外領域の光吸収が著しく少なく、露光光に対する透 明性という点ではArFエキシマレーザリソグラフィー 用レジストの構成成分としてさらに好適であることが明 らかである。具体的には、2-オキソシクロヘキシルメ チル (2-ノルボルニル) スルホニウムトリフルオロメ タンスルホナート、シクロヘキシルメチル (2-オキソ シクロヘキシル) スルホニウムトリフルオロメタンスル ホナート、ジシクロヘキシル (2-オキソシクロヘキシ ル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート、2 ーシクロヘキシルスルホニルシクロヘキサノン、ジメチ ル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフル オロメタンスルホナート、トリフェニルスルホニウムト リフルオロメタンスルホナート、ジフェニルヨードニウ ムトリフルオロメタンスルホナート、Nーヒドロキシス - クシイミドトリフルオロメタンスルホナート、などが挙 げられるが、これらだけに限定されるものではない。

【0031】本発明のフォトレジスト組成物において、 光酸発生剤は単独でも用いられるが、2種以上を混合し て用いても良い。光酸発生剤の含有率は、それ自身を含 む全構成成分100重量部に対して通常0.2~30重 量部、好ましくは1~15重量部である。この含有率が 0.5重量部未満では本発明の感度が著しく低下し、パ ターンの形成が困難である。また30重量部を越える と、均一な塗布膜の形成が困難になり、さらに現像後に は残さ(スカム)が発生し易くなるなどの問題が生ず る。また高分子化合物の含有率は、それ自身を含む全構 成分100重量部に対して通常70~99.8重量部、 好ましくは85~99重量部である。本発明にて用いる 溶剤として好ましいものは、高分子化合物と光酸発生剤 からなる成分が充分に溶解し、かつその溶液がスピンコ ート法などの方法で均一な塗布膜が形成可能な有機溶媒 であればいかなる溶媒でもよい。また、単独でも2種類 以上を混合して用いても良い。具体的には、n-プロピ ルアルコール、イソプロピルアルコール、nーブチルア ルコール、tertープチルアルコール、メチルセロソ ルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、プロピ レングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸メ チル、乳酸エチル、酢酸2-メトキシブチル、酢酸2-エトキシエチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチ ル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプ ロピオン酸エチル、N-メチル-2-ピロリジノン、シ クロヘキサノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノー ル、メチルエチルケトン、1,4-ジオキサン、エチレ ングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール 12

モノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、などが挙げられるが、もちろんこれらだけに限定されるものではない。

【0032】また本発明のフォトレジスト組成物の「基本的な」構成成分は、上記の光酸発生剤、高分子化合物、溶剤であるが、必要に応じて溶解阻止剤、界面活性剤、色素、安定剤、塗布性改良剤、染料などの他の成分を添加しても構わない。

【0033】本発明のフォトレジスト組成物は220m以下の光の透明性が高く、ドライエッチング耐性が高く、且つ露光前後の溶解度差を発揮しうる官能基を有し、基板密着性の向上した新しいフォトレジスト材料として利用できる。そして、本発明のフォトレジスト組成物を、220m以下の露光光を用いたリングラフィーに用いることにより、微細パターンが形成可能となる。

[0034]

【発明の実施の形態】次に実施例により本発明をさらに 詳細に説明するが、本発明はこれらの例によって何ら制 限されるものではない。

[0035]

【実施例1】一般式(1)において、R1がメチル基、R2がトリシクロ[5.2.1.02.6]デカンー4,8-ジイル基、R3が水素原子、Xが一CH2-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーの合成

【0036】 【化7】

【0037】塩化カルシウム乾燥管、等圧滴下ロート、温度計付き500ml用4つロフラスコに、トリシクロ[5.2.1.02.6] デカンー4,8ージメタノール (Aldrich Chemical Company, Inc.(U.S.A.),製品番号 B4,590-9)50g(0.25mol)、乾燥ピリジン25.76g(0.25mol)、乾燥テトラヒドロフラン300mlを仕込んだ。攪拌後均一溶液とした後、氷水浴にて冷却した。この溶液をテフロンバーにて激しく攪拌しながら、塩化メタクリロイル(東京化成(株))26.53g(0.25mol)を乾燥テトラヒドロフラン100mlに溶解した溶液を滴下ロートからゆっくり滴下した。滴下終了後、攪拌しながら氷水浴中で1時50間、引き続き室温で10時間反応させた。沈殿を濾別

後、濾液を集め減圧下で溶媒を留去した。残渣を塩化メ チレン500mlに溶解後、この溶液を0.5N塩酸、 飽和食塩水、3%炭酸水素ナトリウム水、飽和食塩水の 順で処理した。塩化メチレン層を硫酸マグネシウムで脱 水処理後、濾過。エバポレータを用い溶媒を除去して得 られた残渣を、シリカゲルカラムで分離精製することに より粘性液体のトリシクロ [5.2.1.02.6] デカ ンー4、8-ジメタノールモノメタクリレートを29. 6 g得た(収率 4 4 %)。次に、塩化カルシウム乾燥 管、等圧滴下ロート、温度計付き100ml用4つ口フ ラスコに、ジクロム酸ピリジニウム24.9g(66. 2 mm o 1) 、N. N-ジメチルホルムアミド40 m l を仕込んだ。攪拌後均一溶液とした後、トリシクロ [5. 2. 1. 02.6] デカンー4, 8ージメタノール モノメタクリレート5g(18.9mmol)をN, N ージメチルホルムアミド10mlに溶解した溶液を滴下 した。滴下終了後、室温で10時間反応させた。反応溶 液を水500mlで希釈し、有機層をジエチルエーテル で抽出した(150ml×3)。エーテル層を硫酸マグ ネシウムで脱水処理後、濾過した。エバポレータを用い - て溶媒を除去して得られた残渣を、シリカゲルカラムで 分離精製することにより目的物を2.12 g得た(粘性 液体、収率40%)。 IRは島津製作所IR-470 型、1 H-NMRはプルカー社AMX-400型の分析 装置を用いて測定した。

元素分析值(重量%)

C: 69. 4 (69. 0)

H: 8.3 (8.0)

但し、括弧内の数値はC₁₆H₂₂O₄ (MW=278.3 474)の計算値を表す。

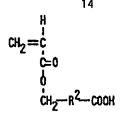
I R (c m ⁻¹) : 2 4 0 0 ~ 3 3 5 0 (ν 0H) , 2 9 5 0 (ν CH) , 1 6 9 6 (ν C=0) , 1 6 2 6 (ν C=C) , 1 1 6 6 (ν C-O)

1 H-NMR (CDCl₃、内部標準物質:テトラメチルシラン) ppm:0.95~2.74 (m, 14 H)、1.95 (s, 3H)、3.88~4.17 (m, 2H)、5.55 (d, J=1.5Hz, 1 H)、6.1 (s, 1H)、9.58~10.8 (brs, 1H)

【実施例 2】 一般式 (1) において、R1 が水素原子、R2 がトリシクロ [5.2.1.0^{2.6}] デカンー4,8-ジイル基、R3 が水素原子、Xが-CH₂-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーの合成

[0038]

【化8】



【0039】実施例1と同様に、但し、塩化メタクリロイルに代えて塩化アクリロイルを用いて合成を行った(粘性液体、収率20%)。

10 元素分析值(重量%)

C: 68. 6 (68. 2)

H: 8.0 (7.6)

但し、括弧内の数値はC₁₅H₂₀O₄ (MW=264.3 206)の計算値を表す。

IR (c m⁻¹) : 2 4 0 0 ~ 3 3 5 0 (ν OH) , 2 9 5 0 (ν CH) , 1 7 0 0 (ν C=0), 1 6 3 0 (ν C=C) , 1 1 6 8 (ν C-0)

1 H-NMR (CDCl₃、内部標準物質:テトラメチルシラン) ppm:0.95~2.74 (m, 14 H)、3.88~4.17 (m, 2H)、5.6~6.4 (m, 3H)、9.58~10.8 (br s, 1 H)

【実施例3】一般式(1)において、R1がメチル基、R2がトリシクロ[5.2.1.02.6]デカンー4,8-ジイル基、R3がテトラヒドロピランー2ーイル基、Xが-CH2-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーの合成

[0040]

【化9】

30

【0041】塩化カルシウム乾燥管、温度計付き200ml用3つ口フラスコに、実施例1で得られたビニルモノマー(一般式(1)において、R1がメチル基、R2がトリシクロ[5.2.1.026]デカンー4,8-40ジイル基、R3が水素原子、Xが一CH2-、Yが炭素一炭素結合からなる連結基)6g(0.022mol)、3,4-ジヒドロー2H-ピラン4.54g(0.054mol)と塩化メチレン80mlを加え氷冷する。そこにp-トルエンスルホン酸・一水和物20mgを加え、30分間攪拌する。反応終了後、ジエチルエーテル120mlで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液80ml、飽和食塩水80ml、水150mlの順で洗浄する。有機層を硫酸マグネシウムで脱水処理後、濾過した。エバポレーターを用いて溶媒と未反応の3,4-ジヒドロー2H-ピランを除去することにより

目的物を 6. 5 9 g 得た(粘性液体、収率 8 4 %)。 元素分析値(重量%)

C:69.2 (69.6)

H: 8.0 (8.3)

但し、括弧内の数値は $C_{21}H_{30}O_5$ (MW=362.465) の計算値を表す。

IR $(c m^{-1})$: 2 9 5 0, 2 8 7 0 (νCH) , 1 7 1 6 $(\nu C=0)$, 1 6 3 2 $(\nu C=C)$, 1 1 6 6 $(\nu C=0)$

1 H-NMR (CDC I 3 、内部標準物質:テトラメチルシラン) ppm: 1. 2~2.7 (m, 20H)、1.95 (s, 3H)、3.47~3.57 (m, 1H)、3.63~3.73 (m, 1H)、3.8~4.1 (m, 2H)、5.55 (s, 1H)、5.94 (s, 1H)、6.1 (s, 1H)、

【実施例 4】 一般式 (1) において、R1が水素原子、R2 がトリシクロ [5.2.1.0^{2.6}] デカンー4,8-ジイル基、R3 がテトラヒドロフラン-2-イル基、Xが-CH₂-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーの合成

- [0042]

【化10】

【0043】実施例3と同様に、但し実施例1で得たビニルモノマーの代わりに実施例2で得たビニルモノマーを、3,4ージヒドロー2Hーピランの代わりに2,3ージヒドロフランを用いて合成した(粘性液体、収率62%)。

元素分析值(重量%)

C:68.3 (68.2)

H: 8.1 (7.8)

但し、括弧内の数値はC₁₉H₂₆O₅ (MW=334.4 114)の計算値を表す。

IR (c m-1) : 2 9 5 0, 2 8 7 4 (ν CH) , 1 7 1 8 (ν C=0) , 1 6 3 0 (ν C=C) , 1 1 6 6 (ν C-0-C)

1 H-NMR (CDCl₃、内部標準物質:テトラメチルシラン) ppm:1.1~2.8 (m, 18H)、3.5~3.8 (m, 2H)、3.8~4.1 (m, 2H)、5.6~6.5 (m, 4H)、

【実施例 5】 一般式 (1) において、R1がメチル基、R2がトリシクロ [5.2.1.02.6] デカンー4,8-ジイル基、R3が1-エトキシエチル基、Xが-CH2-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーの合成

16

【0044】

【0045】塩化カルシウム乾燥管、温度計付き200ml用3つ口フラスコに、実施例1で得られたビニルモノマー(一般式(1)において、R¹がメチル基、R²がトリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカンー4,8ージイル基、R³が水素原子、Xが一CH₂ー、Yが炭素ー炭素結合からなる連結基)6g(0.022mol)、ビニルエチルエーテル1.30g(0.022mol)と塩化メチレン60mlを加え氷冷する。そこにpートルエンスルホン酸・一水和物15mgを加え、1時間攪拌する。反応終了後、ジエチルエーテル120mlで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液80ml、200和食塩水80ml、水150mlの順で洗浄する。有機層を硫酸マグネシウムで脱水処理後、濾過した。エバポレータを用いて溶媒を除去することにより目的物を5.67g得た(粘性液体、収率90%)。

元素分析值(重量%)

C:68. 9 (68. 5)

H: 8. 9 (8. 6)

但し、括弧内の数値はC₂₀H₃₀O₅ (MW=350.4 54)の計算値を表す。

IR (c m⁻¹): 2950, 2872 (νCH), 172 0 (νC=0), 1630 (νC=C), 1166 (νC-O)

1 H-NMR (CDCl3、内部標準物質:テトラメチルシラン) ppm:1.0~2.7 (m,14H)、1.2 (t,3H)、1.45 (d,3H)、1.95 (s,3H)、3.75 (q,2H)、3.8~4.1 (m,2H)、5.55 (s,1H)、5.9 (q,1H)、6.1 (s,1H)、

【実施例6】一般式(1)において、R1がメチル基、R2がトリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカンー4,
 8-ジイル基、R3が1ープトキシエチル基、Xが-CH2-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーの合成

[0046]

【化12】

【0047】実施例5と同様に、但しビニルエチルエーテルに代えてブチルビニルエーテルを用いて合成した(粘性液体、収率70%)。

元素分析值(重量%)

C:69.5(69.8)

H: 8.7(9.1)

但し、括弧内の数値はC₂₂H₃₄O₅ (MW=378.5 076)の計算値を表す。

[0048]

【実施例7】一般式 (1) において、R1 がメチル基、R2 がトリシクロ [5.2.1.02.6] デカンー4,8-ジイル基、R3 が t e r t - ブチル基、Xが-CH2-、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーの合成

【0049】 【化13】

【0050】塩化カルシウム管を付けた100ml丸底フラスコに実施例1で得たビニルモノマー5g(0.018mol)と塩化メチレン30ml、tーブチルアルコール3.99g(0.054mol)を4ージメチルアミノビリジン1.76g(0.014mol)を入れ、0℃に冷却する。そこにジシクロヘキシルカルボジイミド4.08g(0.020mol)を徐々に加える。0℃で5分間攪拌した後、室温で4時間攪拌する。析出したシクロヘキシル尿素を濾別し、濾液を0.5M塩酸(2×10ml)、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(2×10ml)の順で洗浄する。有機層を硫酸マグネシウムで脱水処理後、濾過した。エバボレータを用いて溶媒を除去しシリカゲルカラムで精製することにより目的物を5.67g得た(粘性液体、収率90%)。元素分析値(重量%)

C:71. 4 (71. 8)

H: 8.7 (9.0)

但し、括弧内の数値はC₂₀H₃₀O₄ (MW=334.4 546) の計算値を表す。

I R (c m $^{-1}$) : 2 9 5 0 , 2 8 7 4 (ν CH) , 1 7 1 6 (ν C=0) , 1 6 2 6 (ν C=C) , 1 1 6 6 (ν C-0)

【実施例8】一般式(1)において、R1がメチル基、R2がノルボルナンジイル基、R3が水素原子、Xが酸素-炭素結合からなる連結基、Yが炭素-炭素結合からなる連結基であるビニルモノマーの合成

[0051]

【化14】

18

【0052】 200m1 30口フラスコに、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5-エンー2-カルボン酸 te rt-ブチルエステル50 g とメタクリル酸 133 g 、 濃硫酸 1.35 g 、水 2 g を加え、60 ~ 70 C C C E 間反応させる。放冷後、未反応のメタクリル酸を減圧下 留去し、更に残渣をシリカゲルカラムで分離精製することにより粘性液体の目的物を 2 g 得た。

IR (c m $^{-1}$) : 2 4 0 0 \sim 3 6 0 0 (ν OH) , 2 9 6 0 , 2 8 8 0 (ν CH) , 1 7 0 4 (ν C=0) , 1 6 2 8 (ν C=C) , 1 1 6 8 (ν C=O)

1 H-NMR (CDC 1 3 、内部標準物質:テトラメチルシラン) ppm: 1. 25~2. 05 (6H) 、1. 92 (3H) 、2. 3~2. 85 (3H)

20 4. 69~4. 74 (1H), 5. 53 (1H), 6. 06 (1H)

【実施例9】実施例1で得られたビニルモノマーの重合体 (一般式 (2) において、R4 がメチル基、R5 がトリシクロ[5.2.1.02.6] デカンー4,8ージイル基、Aが-CH2-、Bが炭素-炭素結合からなる連結基、m、nが0)の合成

[0053]

【化15】

$$\begin{array}{c|c}
 & \text{CH}_{2} & \text{CH}_{3} \\
 & \text{C} & \text{CH}_{2} \\
 & \text{C} & \text{C} \\
 & \text{CH}_{2} - R^{5} - C001
\end{array}$$

【0054】塩化カルシウム管付き還流管を付けた50mlナスフラスコ中、実施例1で得たビニルモノマー1.58g(5.68mmol)を乾燥テトラヒドロフラン14mlに溶解し、そこに重合開始剤であるアゾビスイソブチロニトリル(以後AIBNと略す)91.5mg(40mmol·l-1)を加え、60~65℃で攪拌する。6時間後放冷し、反応混合物をリグロイン300mlに注ぎ、析出した沈殿を炉別する。更にもう一度再沈精製を行うことにより目的物を0.767g得た(収率49%)。

【0055】分子量は、テトラヒドロフランを溶媒とし、昭和電工製GPCカラム(GPCKF-803)を用いて測定した。

分子量: MW=6000、MW/MN=2.53 (ポリスチレン換算)

50 IR (cm^{-1}) : 2800~3600 (νOH) , 295

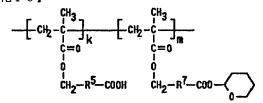
0 (ν CH) 、1 7 2 2 , 1 6 9 6 (ν C=0) 、1 1 7 0 (ν C-0)

1 H-NMR ((CD₃)₂SO、内部標準物質:テトラメチルシラン) ppm:0.7~2.8 (m, 19H)、3.4~4.0 (m, 2H)、11.8~1 2.1 (br s, 1H)

【実施例10】実施例1で得られたビニルモノマーと実施例3で得られたビニルモノマーの共重合体(一般式(2)において、R4、R6がメチル基、R5、R7がトリシクロ[5.2.1.02.6] デカンー4,8ージイル基、R8がテトラヒドロピランー2ーイル基、A、Dが-CH2-、B、Eが炭素-炭素結合からなる連結基、nが0)の合成

[0056]

【化16】



20

【0057】塩化カルシウム管付き還流管を付けた100mlナスフラスコ中、実施例1で得たビニルモノマー2g(0.007mol)と実施例3で得たビニルモノマー10.42g(0.029mol)を乾燥テトラヒドロフラン50mlに溶解し、そこにAIBN163mg(20mmol·l-1)を加え、60~65℃で攪拌する。6時間後放冷し、反応混合物をリグロイン600mlに注ぎ、析出した沈殿を炉別する。更にもう一度再沈精製を行うことにより目的物を5.5g得た(収率59%)。また、この時の共重合比は1H-NMRの積分比から2:8であった(k=0.2、m=0.8)。分子量:MW=2800、MW/MN=2.25(ポリスチレン換算)

【実施例11,12】実施例10と同様に、但し実施例1で得たビニルモノマーと実施例3で得たビニルモノマーの仕込み比を代えて重合した。得られた重合体の共重合比(k/m)、及び重量平均分子量(MW)を以下の表2に示す。

[0058]

20 【表 2】

	仕込み比	k/m	重量平均分子量 (MW)
I .	0.5/0.5	0.52/0.48	28000
実施例12	0.7/0.3	0.71/0.29	32000

[0059]

*共重合比(k/m)、重量平均分子量(MW)を示す。

【実施例13,14】実施例10と同様に、但しAIB 30 【0060】 Nの量(濃度)代えて重合した。以下の表に、重合体の * 【表3】

	AIBN濃度	k/m	重量平均分子量 (MW)
実施例13	10mmo1·1 ⁻⁴ 40mmo1·1 ⁻⁴	0.22/0.7	8 78000 9 8800

[0061]

【実施例15】実施例1で得られたビニルモノマーと実施例7で得られたビニルモノマーの共重合体(一般式(2)において、R4、R6がメチル基、R5、R7がトリシクロ[5.2.1.02.6]デカンー4,8ージイル基、R8がtertーブチル基、A、Dが一CH2ー、B、Eが炭素ー炭素結合からなる連結基、nが0)の合成

【0062】 【化17】

$$\begin{array}{c|c}
- CH_2 - CH_3 \\
C = 0 \\
CH_2 - R^5 - COOH
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_2 - CH_3 \\
CH_3 \\
CH_2 - R^7 - COOC(CH_3)_3
\end{array}$$

【0063】実施例10と同様に、但し実施例3で得たビニルモノマーに代えて実施例7で得たビニルモノマーを用い、更に仕込み比を代えて重合した。得られた重合体の共重合比(k/m)、及び重量平均分子量(MW)を以下に示す。

50 [0064]

【表4】

	仕込み比	k/m	重量平均分子量 (MW)
実施例 1 5	0.6/0.4	0.58/0.42	28000

[0065]

【実施例16】実施例1で得られたビニルモノマーと実施例3で得られたビニルモノマー、及びトリシクロ[5.2.1.026] デカニルメタクリレートとの三元共重合体(一般式(2)において、R4、R6、R9がメチル基、R5、R7がトリシクロ[5.2.1.0

*2.6] デカンー4,8-ジイル基、R8がテトラヒドロピランー2ーイル基、A、Dが-CH2ー、B、Eが炭
 *素-炭素結合からなる連結基、R10がトリシクロ[5.2.1.02.6] デカニル基)の合成

22

【0066】 【化18】

$$\begin{array}{c|c} - \left[\text{ CH}_2 - \stackrel{\text{CH}_3}{\leftarrow} \right]_k & \left[\text{ CH}_2 - \stackrel{\text{CH}_3}{\leftarrow} \right]_m & \left[\text{ CH}_2 - \stackrel{\text{CH}_3}{\leftarrow} \right]_n \\ \stackrel{\text{O}}{\leftarrow} & \stackrel{\text{O}}{\leftarrow} & \stackrel{\text{O}}{\leftarrow} & \stackrel{\text{CH}_2}{\leftarrow} \\ \stackrel{\text{CH}_2}{\leftarrow} - \text{R}^5 - \text{COOH} & \stackrel{\text{CH}_2}{\leftarrow} - \text{R}^7 - \text{COO} - \stackrel{\text{O}}{\leftarrow} & \stackrel{\text{O}}{\leftarrow} & \stackrel{\text{CH}_3}{\leftarrow} \\ \end{array}$$

【0067】塩化カルシウム管付き還流管を付けた20
- 0mlナスフラスコ中、実施例1で得たビニルモノマー1g(0.004mol)と実施例3で得たビニルモノマー3.91g(0.011mol)、トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカニルメタクリレート(日立化成(株)商品番号FA-513M)4.75g(0.022mol)を乾燥テトラヒドロフラン75mlに溶解し、そこにAIBN245mg(20mmol·l-1)を加え、60~65℃で攪拌する。6時間後放冷し、反応混合物をリグロイン600mlに注ぎ、析出した沈殿を炉別する。更にもう一度再沈精製を行うことに30より目的物を6.8g得た(収率53%)。また、この※

20 ※時 k = 0. 1、m = 0. 31、n = 0. 59であった。 分子量: MW = 32000、MW/MN = 2. 33 (ポリスチレン換算)

【実施例17,18】実施例16と同様に、但し実施例1で得たビニルモノマーと実施例3で得たビニルモノマー、及びトリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]デカニルメタクリレートの仕込み比を代えて合成した。得られた重合体の共重合比(k/m/n)、及び重量平均分子量・(MW)を以下に示す。

[0068]

30 【表 5】

	仕込み比	k/m/n	重量平均分子量(MW)
実施例17	0. 2/0. 4/0. 4	0, 21/0, 40/0, 39	24600
実施例18	0. 5/0. 2/0. 3	0. 50/0. 22/0. 28	25200

[0069]

★n)、及び重量平均分子量 (MW) を以下に示す。

【実施例19】実施例17と同様に、但しAIBNの量 (濃度)20mmol・l-1を40mmol・l-1に代 えて重合した。得られた重合体の共重合比(k/m/ ★

40 【0070】 【表6】

	k/m/n	重量平均分子量(MW)
実施例19	0. 21/0. 41/0. 38	6 5 0 0

[0071]

施例3で得られたビニルモノマー、及びイソボルニルメ

【実施例20】実施例1で得られたビニルモノマーと実 50 タクリレートとの三元共重合体(一般式(2)におい

て、R4、R6、R9 がメチル基、R5、R7 がトリシ クロ [5. 2. 1. 02.6] デカンー4, 8ージイル 基、R8 がテトラヒドロピラン-2-イル基、R 10がイ ソボルニル基、A、Dが-CH2-、B、Eが炭素-炭 * *素結合からなる連結基)の合成 [0072] 【化19】

$$\begin{array}{c|c} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{2} & \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{5} - \text{COOH} \end{array} \right) & \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{2} & \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{2} - \text{R}^{7} - \text{COO} - \left(\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \vdots & \vdots \\ \text{CH}_{3} - \text$$

【0073】実施例16と同様に、但しトリシクロ [5.2.1.02.6] デカニルメタクリレートに代え てイソボルニルメタクリレート (共栄社化学 (株) 商品 名ライトエステル IB-X) を用いて重合した。得ら ※ ※れた重合体の共重合比 (k/m/n)、及び重量平均分 子量 (MW) を以下に示す。

[0074]

【表7】

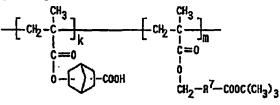
	仕込み比	k/m/n	重量平均分子量(MW)
実施例20	0. 1/0. 3/0. 6	0. 12/0. 31/0. 57	24600

. [0075]

【実施例21】実施例8で得られたビニルモノマーと実 施例7で得られたビニルモノマーの共重合体(一般式 * (2)において、R4 、R6 がメチル基、R5 がノルボ ルナンジイル基、R7 がトリシクロ [5.2.1.0] 2,6] デカンー4. 8-ジイル基、R8がtertープ チル基、Aが酸素-炭素結合からなる連結基、Dが-C H2-、B、Eが炭素-炭素結合からなる連結基、nが 0) の合成

[0076]

【化20】



【0077】実施例15と同様に、但し実施例1で得た ビニルモノマーに代えて実施例8で得たビニルモノマー を用いて重合した。得られた重合体の共重合比(k/ m)、及び重量平均分子量 (MW) を以下に示す。

[0078]

【表8】

	仕込み比	k / m	重量平均分子量(MW)
実施例21	0.8/0.4	0.59/0.41	26300

[0079]

【実施例22】下記の組成からなるレジストを調製し た。以下の実験はイエローランプ下にておこなった。

- (a) 樹脂(実施例11) 0.970g
- (b) シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシ ル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート (光 酸発生剤:一般式(3)の化合物)0.030g
- (c) プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ ート(溶媒) 4.000g

上記混合物を 0. 2 μm のテフロンフィルターを用いて ろ過し、レジストを調製した。3インチ石英基板上に上 記レジストをスピンコート塗布し、90℃、60秒間ホ ットプレート上でペーキングをおこない、膜厚が1.0 50 μm の薄膜を形成した。得られた膜の透過率の波長依存 性を紫外可視分光光度計を用いて測定した結果、この薄膜の193.4mにおける透過率は65%であり、単層レジストとして充分な透明性を示すことを確認した。

[0080]

【実施例23】実施例22と同様にして、但し実施例11の樹脂に代えて実施例17の樹脂を用いて行った。その結果、薄膜の193.4mにおける透過率は67%であり、単層レジストとして充分な透明性を示すことを確認した。

[0081]

【実施例24】実施例22と同様にして、但し実施例11の樹脂に代えて実施例21の樹脂を、シクロヘキシルメチル(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホナートに代えて2ーオキソシクロヘキシルメチル(2ーノルボルニル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホナートを用いて行った。その結果、薄膜の193.4mにおける透過率は68%であり、単層レジストとして充分な透明性を示すことを確認した。

* [0082]

【実施例25】実施例11で得た樹脂2gをジエチレングリコールジメチルエーテル10gに溶解し、更に0.2μmのテフロンフィルターを用いてろ過し、3インチシリコン基板上にスピンコート塗布し、90℃、60秒間ホットプレート上でベーキングを行い、膜厚0.7μmの薄膜を形成した。得られた膜を日電アネルバ製 DEM451リアクティブイオンエッチング (RIE)装置を用いてCF4ガスに対するエッチング速度を測定した(エッチング条件:Power=100W、圧力=5Pa、ガス流量=30sccm)。その結果を表9に示す。同様にして、実施例15で得た樹脂、及び実施例17で得た樹脂についてもエッチング速度を測定した。なお比較例として分子構造に有橋環式炭化水素基も持たない樹脂であるポリメチルメタクリレート塗布膜の結果も示す。

[0083]

【表9】

	エッチング速度(Å/min)
実施例11で得た樹脂	212
実施例15で得た樹脂	209
実施例17で得た樹脂	198
ポリメチルメタクリレート	330
	1

【0084】上記の結果から、本発明で用いた樹脂はCF4ガスに対するエッチング速度が遅く、ドライエッチング耐性に優れていることが示された。

[0085]

【実施例26】実施例22で示したレジストを用い、窒 素で充分パージされた密着型露光実験機中に成膜したウ ェハーを静置した。石英板上にクロムでパターンを描い たマスクをレジスト膜上に密着させ、そのマスクを通し TArFエキシマレーザ光を照射した。その後すぐさま 90℃、60秒間ホットプレート上でベークし、液温2 3℃のアルカリ現像液(2.3重量部のテトラメチルア ンモニウムヒドロオキサイドを含有する水溶液)で60 秒間浸漬法による現像をおこない、続けて60秒間純水 でリンス処理をそれぞれおこなった。この結果、レジス ト膜の露光部分のみが現像液に溶解除去され、ポジ型の パターンが得られた。この実験において露光量が約30 m J / cm² のとき 0. 25 μm L / Sの解像性が得られ た。このとき走査電子顕微鏡(SEM、日立製作所製、 SE-4100) にて解像したパターンを観察したが、 現像残り、パターン剥がれなどの現象はみられなかっ た。

[0086]

【実施例27】実施例26と同様にして、但し実施例22のレジストの代わりに実施例23のレジストを用いて行った。その結果、露光量35mJ/cm²の時、解像度は0.25 μ m L/Sであった。

[0087]

【実施例 2.8】 実施例 2.6 と同様にして、但し実施例 2.6 とのレジストの代わりに実施例 2.4 のレジストを用いて行った。その結果、露光量 2.8 m J / cm 2 の時、解像度は 0.2.5 μ m L / S τ あった。

[0088]

【発明の効果】以上に説明したことから明らかなように、本発明のフォトレジスト組成物は、220m以下の遠紫外領域に対し高い透明性を有し、かつ遠紫外線の露光光に対し高い感度、解像度を示し、更にドライエッチング耐性が良く、220m以下の遠紫外線とくにArFエキシマレーザを露光光とするフォトレジストに最適であり、本発明のフォトレジスト組成物を用いることで、半導体素子製造に必要な微細パターン形成が可能である

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H 0 1 L 21/027

H 0 1 L 21/30

502R

(72)発明者 長谷川 悦雄

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内